



PRESS RELEASE

2022年1月13日

株式会社 東海理化

(登記社名：株式会社 東海理化電機製作所)

「第23回 半導体・センサ パッケージング技術展」に初出展

株式会社東海理化(本社：愛知県丹羽郡大口町 代表取締役社長：二之夕 裕美)は、1月19日(水)から1月21日(金)まで東京ビッグサイトにて開催される「第23回 半導体・センサ パッケージング技術展」(第36回ネプコン・ジャパン内)に出展します。

当社は70年を超える長きにわたり、自動車部品製造を通して人に寄りそい、人にやさしい技術を培ってきました。その技術を活かして従来とは異なる新規分野にチャレンジし、多種多様な企業との新たな出会いの機会を設けたいとの思いから、初めて当展示会に出展します。

今回、当社ブースでは、センサ・半導体、プラスチックマグネットを展示します。

◇主な展示品

(1) センサ・半導体

車載用として実績のあるオイルの圧力を検知する圧力センサ(機械式)、弊社内製半導体センサを搭載したハンドル操舵角センサ(磁気式・光学式)、ペダル踏み込み検出センサ(磁気式)。

[・センサ活用イメージ](#)

[・磁気センサ\(MRセンサ、近接センサ、電流センサ\)](#)

[・光学センサ\(フォトダイオード、なぞりセンサ、分光センサ\) /ASIC](#)

(2) プラスチックマグネット

電子シフト用磁気センサデバイスとして自社開発・量産を行ってきた、プラスチックマグネット、特殊形状に対応可能な高精度プラスチックマグネット。

[・プラスチックマグネット\(製造技術と基本原理\)](#)

◇ 出展概要

「第 36 回 ネプコン・ジャパン」内の「第 23 回 半導体・センサ パッケージング技術展」

(ウェブサイト：<https://www.nepconjapan.jp/ja-jp/about/isp.html#exhivitor>)

期間：2022 年 1 月 19 日（水）～1 月 21 日（金）

会場：東京ビックサイト（東京都江東区有明 3 丁目 11-1）

・ ブースイメージ



・ 当社ブース位置



< 問い合わせ先 >

株式会社東海理化 総務部広報室 (TEL 0587-95-5211)